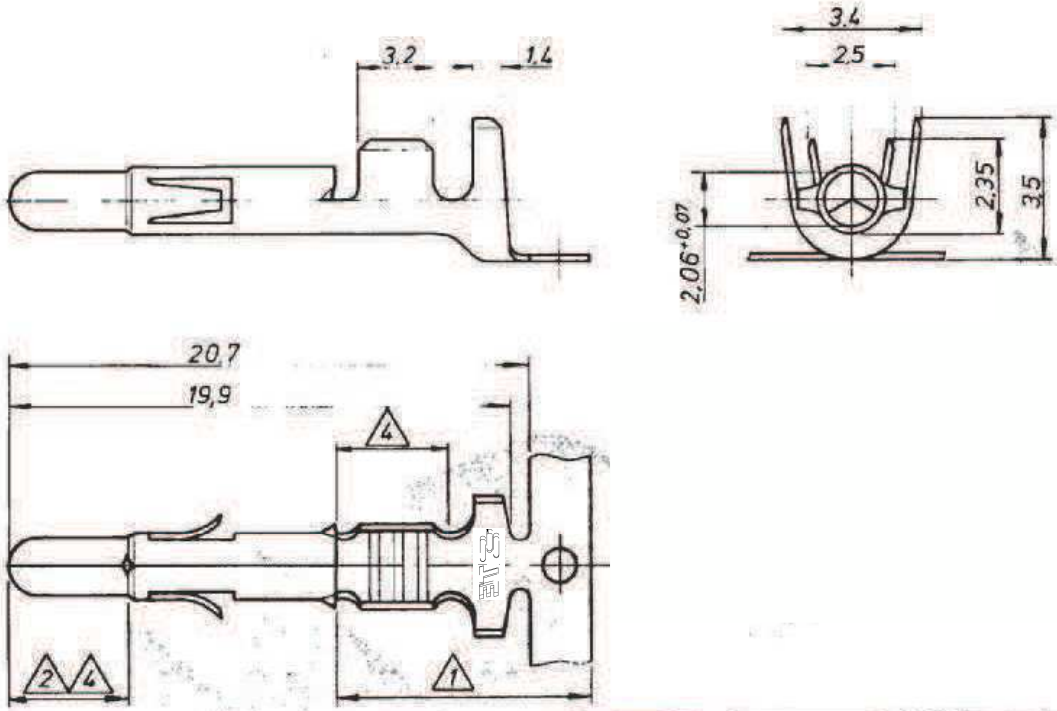
REV	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
H4	REVISED PER ECR-16-009210	30JAN2017	BW	RS
H5	REVISED PER ECR-17-013854	22SEP2017	BDA	KR
H6	REVISED PER ECR-18-010208	23JUL2018	BDA	SF



1. 2-6 µm Sn über Ni in der Crimpzone
2. 0,8 µm Gold über Nickel in der Kontaktzone
3. Für Isolations Φ 1,0 - 2,5 mm geeignet
4. 0,8 µm Au über 1,3 µm Ni in den Drahtcrimp- und Kontaktzonen, sonst 1,3 µm Ni

OBSOLETE	~~926 896-7~~	~~926 885-7~~	~~BRASS~~	~~1 2~~
SUPERSEDED BY 350561-6	~~926 896-6~~	~~926 885-6~~	~~PHOS BRONZE~~	~~1 2~~
	926 896-3	926 885-3	PHOS BRONZE	vorverzinnt
OBSOLETE	~~926 896-2~~	~~926 885-2~~	~~BRASS~~	~~4~~
	926 896-1	926 885-1	BRASS	vorverzinnt
LOOSE PIECE	Bestell-Nr.	Werkstoff	Oberfläche / Farbe	
	Gez. 22.1.81 J. Rö	Gepr. 2.2.81 Ge	Gepr.	

TE Connectivity

Benennung: Universal M-N-L Stift DGB 0,2-0,8 mm²

K

Nicht tolerierte Maße ± 0,2 mm

Format B

Zeichnungs-Nr. 926885

H6

Maßstab 5 : 1

Blatt-Nr.

AMP-E-654-3/76

Downloaded From Oneyac.com

ONEYAC 唯样商城 | 电子元器件线上授权代理开拓者
原厂授权 · 正品现货 · 一件即发

单击下面可查看定价，库存，交付和生命周期等信息

>>TE Connectivity(泰科)

Downloaded From Oneyac.com